

交大校友總會 × 新思科技

2026 TSIC

台灣半導體IC營

本活動由交通大學校友總會與台灣新思科技共同主辦，以半導體與晶片設計產業領域主軸，結合陽明交大在半導體教育領域的豐富資源，帶領中學生以線上系列課程影片銜接實體營隊活動，以專題演講帶入基礎原理、實作練習與競賽呈現，活動希望提供學生從科普知識、基礎半導體與晶片設計原理，到瞭解產業現況及發展方向分析。

本活動主打優質的團隊及講師陣容、高品質的課程設計專業度、完整的學習架構、學員們與學界、產業界皆有密切交流機會、與交大校友以及陽明交大學長姊建立豐富的學長姐人脈，廣邀全球青少年報名參與！



活動時間

中文梯次

- 第一梯次:2026/7/15(三)– 7/18(六)
- 第二梯次:2026/7/20(一)– 7/23(四)
- 第三梯次:2026/7/25(六)– 7/28(二)
- 第四梯次:2026/7/29(三)– 8/1(六)

英文梯次

- 第五梯次:2026/8/3(一)– 8/6(四)

活動地點

- 課程地點:國立陽明交通大學新竹光復校區(原交大校區, 新竹市東區大學路1001號)
- 中文梯次住宿地點:國立陽明交通大學新竹光復校區男生12舍、女生竹軒宿舍
- 英文梯次住宿地點:和選旅(新竹市東區大學路16號)

招生人數與對象

15 - 19 歲學生

- 第一梯次(中文)150人
- 第二梯次(中文)150人
- 第三梯次(中文)150人
- 第四梯次(中文)150人
- 第五梯次(英文)80人

活動費用

中文梯次收費 (每人)

- 定價 13,800 NT\$
- 早鳥優惠 11,600 NT\$
- 兩人團報優惠:每人折扣 600 NT\$
- 另補助 30 名學生免報名費, 補助辦法請參閱相關細則

英文梯次收費

- 定價:1,000 USD / 32,000 NT\$
- 優惠價:750 USD / 24,000 NT\$(符合以下任一條件)
 - 早鳥報名(2026/5/10 前)
 - 交大/陽明交大校友子女

- 新思員工子女

費用包含營期食宿、保險、活動支出、課程材料等

報名期間與方式

即日起至 2026/5/30 截止

2026/5/10 以前送出報名表單, 享有早鳥優惠費用

- 中文梯次報名表單連結 | <https://forms.gle/5b1bN72s6fcN39Y16>
- 英文梯次報名表單連結 | <https://forms.gle/pE9tZucZMzkx4K8s7>

主辦單位

台灣新思科技股份有限公司

台灣交通大學校友總會

聯絡我們

E-mail | nycuxsynopsys.semi@gmail.com

Facebook | <https://www.facebook.com/profile.php?id=61558608713892>

Instagram | <https://www.instagram.com/nycuxsynopsys.semi>

官方網站 | <https://www.semiconductorcamp.com>

線上課程 | https://www.youtube.com/@nycu_synopsys_semi/videos

活動辦法與細則

1. 報名方式

1. 請同學填寫報名資料表單, 填寫並成功送出當日同學將會收到報名成功信件。
2. 錄取結果通知以 E-mail 發送, 請同學於信件內容提及之時限內回覆確認狀況, 並陸續完成繳費手續。

2. 報名期程

1. 報名時間: 自即日起至 2026/05/30(六)23:59 截止
2. 錄取結果通知: 2025/06/07(日)12:00 前

3. 錄取標準

1. 5/10 23:59 前報名享有早鳥優惠價格
2. 低/中低收入戶學生、身心障礙學生或殘障人士子女、特殊境遇家庭之子女報名申請者, 主辦方將根據申請資料擇 30 名同學免收報名費, 申請結果將統一於錄取信中說明。

4. 退費規定

若非疫情等天災事變，因學員之個人因素而錄取後不克參加，得以書面方式向本團隊申請退費，退費標準如下：

1. 即日起 ~ 營期前 2 週，退費75%；
2. 營期前 2 週 ~ 營期前 1 週，退費35%；
3. 營期前 1 週內不退費。

5. 以上活動資訊主辦方保有最終解釋權